



**Com duas pistas, o SPV-DC apresenta impressão SMD de alta precisão, transferência de PCB, reconhecimento e limpeza de estêncil para grandes volumes sem tempo de troca.**

## SPV-DC

A Impressora de Estêncil SPV-DC permite a produção de pista dupla de alta eficiência em um design compacto. A impressora foi projetada para produção em alta velocidade sem trocas. Para reduzir os custos de operação, o SPV-DC está equipado com a premiada função de limpeza sem papel. A pasta de solda pode ser recarregada automaticamente. A máscara de solda e o resultado final da impressão podem ser verificados com uma inspeção interna. Com a opção de comunicação máquina a máquina, o SPV-DC está usando dados de correção para corrigir erros de impressão posicional. A impressora de alta velocidade SPV-DC pode imprimir em tamanhos de placa de 50 x 50 mm a 350 x 300 mm. Com as pistas duplas a impressora proporciona um tempo de ciclo de 13s, incluindo transferência, posicionamento, reconhecimento, impressão de alta precisão e respetiva limpeza. Devido à troca ininterrupta, o SPV-DC permite que você prepare a próxima produção enquanto executa o processo de impressão.

### Key Features

---

Produção de pista dupla de alta eficiência sem trocas

---

Função de limpeza sem papel

---

Recarga automática de pasta de solda

---

Inspeção interna para máscara de solda e impressão final



## SPV-DC

<https://latam.connect.panasonic.com/br/pt/produtos/smart-factory-solutions/spv-dc>

<b>PCB dimensions (mm)</b>	L 50 x W 50 to L 350 x W 300
<b>PCB exchange</b>	13.0 s(6.5 s/PCB) Including transfer, positioning, recognition, each-time cleaning. Printing & cleaning conditions:Our recommended conditions (PCB dimensions L 250 x W 165)
<b>Repeatability</b>	2 Cpk $\pm$ 5.0 $\mu$ m 6 $\sigma$ The repeatability of same PCB Equal to $\pm$ 5.0 $\mu$ m $\pm$ 3 $\sigma$ (or $\pm$ 2.5 $\mu$ m $\pm$ 1.5 $\sigma$ )
<b>Screen frame dimensions</b>	L 736 x W 736, L 650 x W 550, L 550 x W 650, L 750 x W 750, L 584 x W 584
<b>Footnote Description</b>	The contents above are standard specifications. Please contact us for details as it may differ depending on usage conditions. <ol style="list-style-type: none"><li>1. PCB exchange time varies depending on the machine in the pre-process and the post process, the PCB size, the use of a PCB pressing-down unit and so forth.</li><li>2. For mask specifications, please see the specification.</li></ol>